

证券代码：301013

证券简称：利和兴

深圳市利和兴股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	上午： 国寿安保——李博闻；长城基金——申忆扬；朱雀基金——张劲旗；鹏扬基金——许颖婕；友邦保险——许敏敏；博时基金——顾恒轩；申万宏源证券——李蕾；申万宏源证券——苏萌；和君集团——于晓莹；首创证券——邓继伟；共同基金——杜小红；深圳鑫谷资本——陈敏；个人投资者——刘程刚。 下午： 达晨财智——袁哲峰；财通证券——张生；财通证券——沈晨；国贸资本——杨尧尧；汇金资本——李绍武；东方证券——卢政；仁毅资本——汤恒亮；恒玖安——晟瑜；安卓投资——谭煜；广州市激扬企业管理咨询有限公司——苏建鸿；必达控股集团有限公司——方建成。
时间	2025 年 10 月 24 日上午 10:00—11:00 2025 年 10 月 24 日下午 14:00—15:20
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王朝阳
投资者关系活动主要内容	董事会秘书王朝阳先生向投资者介绍了公司基本概况和发展历程，并就投资者比较关注的问题进行了逐一回答，主要问题

容介绍	及回复如下： 1. 公司今年的业绩为何净利润同比下降那么多？ 答：公司三季报业绩主要系销售收入较上年同期减少及销售毛利率降低所致，毛利率低则受市场竞争加剧影响，公司将一方面优化产品结构，着力提升销售收入与产品竞争力；另一方面深化内部管理，推进降本增效，优化供应链与组织架构，严格控制各项成本费用；同时结合行业技术发展趋势，适度加大研发投入，强化产品技术优势，以增强长期市场竞争力，推动经营状况逐步改善。 2.目前公司在做的定增项目的方向是？ 答：公司目前拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金并投入“半导体设备精密零部件研发及产业化”项目，推动公司产品在半导体行业的应用。 3.公司目前有具体的并购方向么？ 答：公司将密切关注主业上下游的优质资产投资并购机会，如机器人、半导体精密零部件等方向。 4.公司未来的规划大致是什么样的？ 答：未来，公司将坚持自主创新，持续提供优质产品和服务，与优质客户建立长期合作关系，不断加强与核心大客户的粘性；公司将稳扎稳打，在全力保障原有业务稳健发展的基础之上，精准聚焦现有客户的深度需求，积极地投入到新产品的研发创新工作当中。与此同时，关注智能装备、电子元器件、半导体精密零部件的国产替代需求，择机切入，助力国产替代需求从而推动公司持续发展。 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金并投入“半导体设备精密零部件研发及产业化”项目，推动公司产品在半导体行业的应用，扩大在半导体行业精密零部件的市场。 公司未来的经营情况请以后续披露的定期报告为准，敬请注意投资风险。
------------	--

	5.公司对未来业绩怎么看？ 答：公司对未来业绩持乐观态度。 公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，致力于成为领先的智能制造解决方案提供商。公司作为设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，不断实现高端装备制造与新一代先进技术等新产业的深度融合。公司的产品主要应用于移动智能终端、新能源汽车和网络基础设施器件的检测和制造领域，客户包括华为、荣耀、比亚迪、中兴通讯、维谛技术、维信诺、浪潮信息、新凯来等知名企业。 在做强智能制造设备业务的同时，公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源，向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展，并由公司孙公司利和兴电子主要负责公司电子元器件产品的相关业务。在产品定位上，公司仍将坚持差异化策略，重点开发高附加值的中高压产品（主要应用领域为逆变器、电源管理及充电控制模块等）、高频微波产品（主要应用领域为高频微波通信、各种 5G 终端设备及无线通信设备等），客户包括摩尔线程、蓝思科技、福日电子等知名企业。 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金并投入“半导体设备精密零部件研发及产业化”项目，推动公司产品在半导体行业的应用，扩大在半导体行业精密零部件的市场。作为设备核心的精密零部件，受益于国产化率从 25%跃升至 45%的替代红利，叠加先进制程对高精度部件的需求升级，市场空间持续打开。随着技术壁垒逐步突破，其成长确定性与盈利弹性应能持续释放。 公司将稳扎稳打，在全力保障原有业务稳健发展的基础之上，精准聚焦现有客户的深度需求，加速自身能力的建设，抢占更多市场。
附件清单	无
日期	2025 年 10 月 24 日